This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

JP-A: JP7122364

Publication date: 1995-05-12

Inventor(s): OSHIO SHOZO; others: 01

Applicant(s):: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Requested Patent: JP7122364

Application Number: JP19930263815 1993/10/21

IPC Classification: H05B33/10; G09F9/30; H05B33/14

Equivalents: JP2840185B2

Title: PHOSPHOR THIN FILM AND MANUFACTURE THEREOF AND THIN

FILM EL PANEL

Abstract

PURPOSE:To provide a wide range multicolor EL from red to blue that does not need a filter.

CONSTITUTION:A transparent electrode 2 and a lower insulating film 3 are formed on a glass sheet 1 in this order to form a substrate 4 for EL element. A phosphor thin film 5 is formed by 600-800nm on the substrate 4. After an upper insulating film 6 is formed on the phosphor thin film 5, a back plate 7 is formed thereon to form a thin film EL element. The phosphor thin film 5 is a phosphor thin film primarily consisting of a compound expressed by a constitutional formula of AB₂C₄:Re, where A is at least one element chosen among a group of Mg, Ca, Sr, Ba, Eu and Yb, B is at least one element chosen among a group of Al, Ga and In, C is at least one element chosen between S or Se, and Re is a rare earth additive.

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平7-122364

(43)公開日 平成7年(1995)5月12日

(51) Int. C1. 6

庁内整理番号 識別記号

技術表示箇所

H O 5 B 33/10

G 0 9 F 9/30 365 A 7610-5G

H 0 5 B 33/14

審査請求 未請求 請求項の数12

OL

FΙ

(全8頁)

(21)出願番号

特願平5-263815

(22)出願日

平成5年(1993)10月21日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 大塩 祥三

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 松岡 富造

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

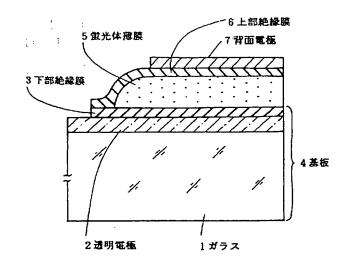
(74)代理人 弁理士 宮井 暎夫

(54) 【発明の名称】 蛍光体薄膜とその製造方法および薄膜ELパネル

(57)【要約】

【目的】 フィルタを必要としない、赤から青までの広 範囲にわたる多色ELを実現する。

【構成】 ガラス1上に透明電極2と下部絶縁膜3を順 次堆積させてE L 素子用の基板 4 とした。基板 4 上に、 蛍光体薄膜5を600~800nm形成した。蛍光体薄 膜5上に、上部絶縁膜6を堆積させた後、背面電極7を 堆積して薄膜EL素子とした。蛍光体薄膜5は、AB₂ C4:Reの構造式で表わされる化合物を主体とする蛍 光体薄膜であって、AがMg, Ca, Sr, Ba, Eu およびYbから選ばれた少なくとも一つの元素であり、 BがA1、GaおよびInから選ばれた少なくとも一つ の元素であり、CがSおよびSeから選ばれた少なくと も一つの元素であり、Reが希土類の添加物である。



10

30

【特許請求の範囲】

【請求項1】 AB₂ C₄: Reの構造式で表わされる 化合物を主体とする蛍光体薄膜であって、前記AがM g, Ca, Sr, Ba, EuおよびYbから選ばれた少 なくとも一つの元素であり、前記BがA1、Gaおよび Inから選ばれた少なくとも一つの元素であり、前記C がSおよびSeから選ばれた少なくとも一つの元素であ り、前記Reが希土類の添加物であることを特徴とする 蛍光体薄膜。

【請求項2】 A B 2 C 4 : R e の構造式で表わされる 化合物を主体とする蛍光体薄膜であって、前記AがM g, Ca, Sr, Ba, EuおよびYbから選ばれた少 なくとも一つの元素であり、前記BがAlおよびInか ら選ばれた少なくとも一つの元素であり、前記CがSお よびSeから選ばれた少なくとも一つの元素であり、前 記Reが希土類の添加物であることを特徴とする蛍光体 薄膜。

【請求項3】 請求項2記載の蛍光体薄膜において、R eがEuおよびCeから選ばれた少なくとも一つの元素 である蛍光体薄膜。

【請求項4】 AB₂ C₄:Reの構造式で表わされる 化合物を主体とする蛍光体薄膜であって、前記AがSr であり、前記BがInであり、前記CがSであり、前記 ReがEuであることを特徴とする蛍光体薄膜。

【請求項5】 請求項1記載の蛍光体薄膜を製造する蛍 光体薄膜の製造方法であって、Cを構成する元素を有す る水素化物のガスをスパッタガス中に含む反応性スパッ タ法により蛍光体薄膜を形成することを特徴とする蛍光 体薄膜の製造方法。

【請求項6】 請求項1記載の蛍光体薄膜を製造する蛍 光体薄膜の製造方法であって、A、B、CおよびReを 構成する各元素を一種類以上有する複数の蒸気ガスを、 独立に制御して基板表面に供給して蛍光体薄膜を形成す ることを特徴とする蛍光体薄膜の製造方法。

【請求項7】 請求項6記載の蛍光体薄膜の製造方法に おいて、個別にガス化されたAとBとを構成する各々の 金属蒸気と、ガス化されたReのハロゲン化物の蒸気 と、Cを構成する元素を有する水素化物のガスとを、基 板表面に供給して蛍光体薄膜を形成する蛍光体薄膜の製 造方法。

【請求項8】 請求項6記載の蛍光体薄膜の製造方法に おいて、A、B、CおよびReを構成する各元素を個別 にガス化し、基板表面に供給して蛍光体薄膜を形成する 蛍光体薄膜の製造方法。

【請求項9】 請求項6記載の蛍光体薄膜の製造方法に おいて、個別にガス化されたAとBとReの各ハロゲン 化物の蒸気と、Cを構成する元素を有する水素化物のガ スとを、基板表面に供給して蛍光体薄膜を形成する蛍光 体薄膜の製造方法。

【請求項10】 請求項6記載の蛍光体薄膜の製造方法

において、複数の蒸気ガスを、基板表面に交互に供給し て蛍光体薄膜を形成する蛍光体薄膜の製造方法。

【請求項11】 請求項1記載の蛍光体薄膜を複数種類 有する薄膜ELパネル。

【請求項12】 請求項11記載の薄膜ELパネルにお いて、複数種類の蛍光体薄膜が、SrIn2 Sa:Eu 赤色蛍光体薄膜と、SrGa₂Sょ:Eu緑色蛍光体薄 膜と、SrGa2 S4:Ce青色蛍光体薄膜である薄膜 ELパネル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、薄型で表示の視認性 が優れ、〇A機器等の端末ディスプレイとして最適であ り、多色表示薄膜ELパネルへ応用できる薄膜EL素子 の蛍光体薄膜とその製造方法およびそれを用いた薄膜E しパネルに関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、薄膜EL素子の蛍光体薄膜の母体 材料として、硫化亜鉛、硫化カルシウム、硫化ストロン 20 チウム、セレン化亜鉛、セレン化ストロンチウム等のII -VI族化合物半導体が、また母体材料に添加する発光中 心となる元素として、マンガンやテルビウム、サマリウ ム、ツリウム、ユーロピウム、セリウム等の希土類元素 が知られている。多色表示薄膜ELパネル、なかでも、 フルカラー表示が可能なELパネルを作製するために は、蛍光体薄膜から、高輝度かつ高色純度の赤、緑、青 の3種類の発光を得る必要がある。 ZnS:Mn蛍光体 薄膜からの黄橙色光の赤色成分をCdSSeや有機化合 物の赤色フィルタを用いて分離することにより得られる 赤色発光、ならびに、ZnS:Mn蛍光体薄膜からの黄 橙色光の緑色成分を有機化合物の緑色フィルタを用いて 分離することにより得られる緑色発光やZnS:Tb蛍 光体薄膜からの緑色発光が、現在、多色表示薄膜ELパ ネルに用いられている。青色発光としては、SrS:С e蛍光体薄膜から得られる高輝度の青緑色発光が知られ ている。青色フィルタと組み合わせることにより、色純 度の良い背色発光を得ることができる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、蛍光体 の母体材料や発光中心材料が有する化学的あるいは物理 的な性質が、個々の材料により異なっているために、蛍 光体薄膜の種類によって、高い輝度を得るための製膜方 法が異なるために、多色薄膜ELパネルの製造工程が、 複種類の製膜装置が必要になるなどの理由により、一層 複雑になり、パネルの製造コストが高くなる問題があっ た。例えば、前記ZnS:Mn蛍光体薄膜は、抵抗線加 熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、原子層エピタキシャル (ALE) 法を用いて製膜することにより、高い輝度が 得られている。また、2nS:Tb蛍光体薄膜は高周波

50 スパッタ法、そして、SrS:Сe蛍光体薄膜は電子ビ

ーム蒸着法を用いて製膜することにより高い輝度が得られている。上記問題を解決するために、同一の製膜手法や製膜装置を用いて高い輝度を得ることが可能となる、 化学的あるいは物理的な性質が類似した、蛍光体母体材料や発光中心材料が求められていた。

【0004】また、従来の前記蛍光体薄膜(ZnS:Mn、ZnS:Tb、SrS:Ce)を用いて、多色薄膜 ELパネルを作製した場合、赤、緑、青の発光を得るために、CdSSeや有機化合物のフィルタを必要とする 場合が多く、多色薄膜ELパネルの製造工程がより複雑になる問題や、フィルタを透過することにより透過前の 輝度の10~60%にまで輝度が低下して、パネルの画像が暗くなる問題があった。上記問題を解決するために、フィルタを用いなくとも色純度の良好な赤、緑、青の発光を得ることができる蛍光体薄膜が求められていた。

【0005】この発明は、フィルタを必要としない、赤から青までの広範囲にわたる多色ELを得ることを目的とする。また、この発明は、多色表示薄膜ELパネルの製造工程を簡略化し、多色表示薄膜ELパネルの製造コストを低減することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明の蛍光体薄膜は、 AB_2C_4 :Reの構造式で表わされる化合物を主体とする蛍光体薄膜であって、 $A^{ij}MMg$, Ca, Sr, Ba, Eu およびY b から選ばれた少なくとも一つの元素であり、 $B^{ij}Al$, Ga およびIn から選ばれた少なくとも一つの元素であり、 $C^{ij}S$ およびSe から選ばれた少なくとも一つの元素であり、Re が希土類の添加物であることを特徴とする。

【0007】この発明の蛍光体薄膜は、Cを構成する元素を有する水素化物のガスをスパッタガス中に含む反応性スパッタ法、あるいは、A、B、C、Reを構成する各元素を一種類以上有する複数の蒸気ガスを独立に制御して基板表面に供給して薄膜を形成する製膜手法により製膜される。さらに、この発明の蛍光体薄膜を数種類用いて多色表示薄膜ELパネルを製造する。

【0008】A、B、C、Reを構成する各元素を一種類以上有する複数の蒸気ガスを独立に制御して基板表面に供給して薄膜を形成する製膜手法には、反応性蒸着法と、分子線エピタキシー(MBE)法と、ハロゲン輸送化学的気相成長(CVD)法と、ALE法(別称:間欠CVD法)が含まれる。反応性蒸着法は、個別にガス化されたAとBとを構成する各々の金属蒸気と、ガス化されたReのハロゲン化物の蒸気と、Cを構成する元素を有する水素化物のガスとを、基板表面に供給して蛍光体薄膜を形成する。

【0009】分子線エピタキシー(MBE)法は、個別にガス化されたAとBとCとReとを構成する各々の金属蒸気を、基板表面に供給して蛍光体薄膜を形成する。

ハロゲン輸送化学的気相成長(CVD)法は、個別にガス化されたAとBとReの各ハロゲン化物の蒸気と、Cを構成する元素を有する水素化物のガスとを、基板表面に供給して蛍光体薄膜を形成する。

【0010】ALE法(別称:間欠CVD法)は、複数 の蒸気ガスを基板表面に交互に供給して蛍光体薄膜を形 成する。

[0011]

【作用】この発明によれば、フィルタを必要としない、赤から青までの、広範囲にわたる多色ELを得ることができる。とりわけ、 $SrIn_2S_4$: Eu 蛍光体薄膜は色純度の良好な高輝度赤色発光を、 $SrGa_2S_4$: E u 蛍光体薄膜は色純度の良好な高輝度緑色発光を実現することができる。添加物である希土類は、化合物の中で希土類イオンとして存在し、発光中心として働く。この場合、希土類イオンが有する 4f 電子が持つエネルギーに起因した発光色が得られる。添加量x の値は 0.00 1~0.1、すなわち、発光中心となる希土類元素の含有量は 0.1~10 原子%が望ましい。

【0012】さらに、Cを構成する元素を有する水素化物のガスをスパッタガス中に含む反応性スパッタ法、あるいはA、B、C、Reを構成する各金属元素を一種類以上有する複数の蒸気ガスを独立に制御して基板表面に供給する製膜手法により蛍光体薄膜を形成することによって、多種類の蛍光体薄膜を同一の製膜装置で製膜することができ、多色表示薄膜ELパネルを複種類の蛍光体薄膜を有するパネルとすることによって、多色表示薄膜ELパネルの製造工程が簡略化でき、多色表示薄膜ELパネルの製造コストを低減できる。

30 [0013]

【実施例】 (第1の実施例)以下に、この発明の第1の実施例について図面を参照しながら説明する。図1はこの発明を適用できる薄膜EL素子の断面図である。ガラス1上に、錫を添加した酸化インジウム (ITO)の透明電極2と、酸窒化珪素 (SiON)の下部絶縁膜3を高周波スパッタ法を用いて順次堆積させてEL素子用の基板4とした。基板4上に、蛍光体薄膜5を600~800nm形成した。蛍光体薄膜5上に、タンタル酸バリウム (BaTa2Ox;xは約6)の上部絶縁膜6を高40周波スパッタ法を用いて堆積させた後、アルミニウム

(A1) の背面電極7を電子線加熱蒸着法で堆積して、 薄膜EL素子とした。ITOの透明電極2とA1の背面 電極7との間に、周波数1kHzの交流電圧を印加し て、薄膜EL素子を駆動した。

【0014】以下、第1の実施例の蛍光体薄膜の製造方法を説明する。この第1の実施例の蛍光体薄膜は、発光中心となる希土類元素がEuであるSrGa2S4:Eu蛍光体薄膜である。図2はこの第1の実施例の蛍光体薄膜の製造装置である高周波スパッタ装置の概念図である。

10

【0015】スパッタターゲット8として、SrGa2S、: Eu蛍光体粉末を用いた。発光中心となる希土類の添加物であるEuの添加量は、5原子%、すなわち、x=0.05とした。Ar+5%H2S混合ガスをスパッタガス9とした。10はガス導入バルブ、11は高周波電源、12は絶縁体、13は真空槽、14は主バルブ、15は油拡散ポンプ、16は油回転ポンプ、である。基板温度 $300\sim600$ ℃、ガス圧5 Pa、高周波電力密度3.8 W/cm²のスパッタ条件のもとで、スパッタ条件のもとで、基板4上に、Sr-Eu-Ga-Sからなる薄膜を製造した後、真空中で650℃1時間の熱処理を行うことにより、優れたEL特性を示す $SrGa_2S_4$: Eu蛍光体薄膜を製造することができた。

【0016】図3は蛍光体薄膜のX線回折パターンを示す図である。比較のために、従来例として、スパッタガスをArとして製膜した薄膜のX線回折パターンも同図に示した。スパッタガスがArガスである従来からのスパッタ法に代えて、この第1の実施例では、Sを有する水素化物のガスであるH2Sを5%スパッタガス中に含むAr+H2S混合ガスをスパッタガスとする反応性スパッタ法とすることによって、X線回折パターンに数本のピークを認めることができた。このことは、この第1の実施例の蛍光体薄膜の製造方法によって、結晶化した薄膜が得られることを示しており、さらに詳しくは、Ar+H2S混合ガスをスパッタガスとする反応性スパッタ法とすることによって、高性能の蛍光体薄膜母体が製造できたことを示している。

【0017】図4は蛍光体薄膜のEL特性を示す図である。電圧に対する輝度の変化を示している。比較のために、従来例として、スパッタガスをArとして製膜した薄膜のEL特性も同図に示した。図4に示した第2の実施例のEL特性は、後で説明する。スパッタガスがArガスである従来からのスパッタ法に代えて、この第1の実施例では、Sを有する水素化物のガスであるH2Sを5%スパッタガス中に含むArH2S混合ガスをスパッタガスとする反応性スパッタ法とすることによって、高いEL輝度を得ることができた。このことは、この第1の実施例の蛍光体薄膜の製造方法によって、高性能の蛍光体薄膜が製造できたことを示している。スパッタガス中のH2Sは、蛍光体薄膜が成長する最中に、蛍光体薄膜からのS成分の再蒸発を防止する役割を担うと考えられる。

【0018】図5は蛍光体薄膜のELスペクトルを示す図である。第2の実施例のELスペクトルは後で説明する。発光のピーク波長は約526nmであり、スペクトルの半値幅は約47nmであった。このことは、この第1の実施例の蛍光体薄膜の製造方法によって製造した蛍光体薄膜が、緑色発光を示すSrGa2S4:Eu蛍光体薄膜であることを示している。

6

【0019】以上説明したように、SrGazSa:E uの構造式で表わされる蛍光体薄膜を、Sを有する水素 化物であるH2 Sガスをスパッタガス中に含む反応性ス パッタ法により形成することにより、高性能のSrGa 2 Sa: Eu蛍光体薄膜を製造することができ、高い輝 度の薄膜ELを得ることができた。この第1の実施例で は、蛍光体薄膜材料を、緑色発光SrGa2 Sa:Eu 蛍光体とした場合について説明したが、Srに代えてM g、Ca、Ba、Eu、Ybとしたり、Eu希土類元素 に代えてCeやPr等の希土類元素としたり、Gaに代 えてAlやInとしたりした、SrGazSa:Eu以 外の蛍光体薄膜でも、薄膜ELを観察することができ た。希土類の添加物の中では、EuとCeが高い輝度を 示し、とりわけ、赤色発光SrIn2 Sa: Eu、緑色 発光SrGa₂S₄: Eu蛍光体薄膜の場合に高輝度E Lを得ることができた。また、SrGazSa:Ceや BaAla Sa: Eu蛍光体薄膜の場合には、色純度に 優れた青色EL発光素子を得ることができた。

【0021】また、この実施例では、Ar+H。S混合 がスをスパッタガスとした反応性スパッタ法により、緑色発光SrGa。Sa:Eu蛍光体薄膜を製膜した場合について説明したが、例えば、SrGa。Sea:Eu蛍光体薄膜の場合では、Ar+H。Se混合ガスをスパッタガスとし、スパッタターゲットをSrGa。Sea:Eu蛍光体粉末とした反応性スパッタ法により、高輝度ELを示す蛍光体薄膜を製膜できたし、SrGa。(S1-x Sex)a:Eu蛍光体薄膜の場合では、Ar+H。Se混合ガスをスパッタガスとし、スパッタターゲットをSrGa。Sa:Eu蛍光体粉末とした反応性スパッタガスとし、スパッタターゲットをSrGa。Sa:Eu蛍光体粉末とした反応性なのスパッタ法により製膜できた。

【0022】さらに、この第1の実施例では、緑色発光 SrGa2 Sa:Eu蛍光体粉末をスパッタターゲット とした場合を説明したが、粉末ターゲットに代えてセラミクスターゲットを用いても、粉末ターゲットの場合と 同様の優れたEL特性を示す蛍光体薄膜を得ることができた。セラミクスターゲットの方が、より再現性よく蛍光体薄膜を製膜できた。

【0023】この第1の実施例は、AB₂ C₄:Reの 構造式で表わされる化合物を主体とする蛍光体薄膜にお 50 いて、Cを構成する元素を有する水素化物のガスをスパ 10

ッタガス中に含む反応性スパッタ法により蛍光体薄膜を形成することを特徴とするものでもある。したがって、スパッタガス中に、Cを構成する元素を有する水素化物のガスが含まれておればよく、スパッタターゲットの形態や形状、また、ガスの混合量やガスの種類について制限されるものではない。例えば、Ar+H2S混合ガスに代えて、Ar+He+H2S+H2Se混合ガスのような複種類のガスの混合ガスを用いても良いし、Cを構成する元素を有する水素化物のガスの混合量が5%でなくてもよい。

【0024】(第2の実施例)つぎに、AB₂C₄:Reの構造式で表わされる化合物を主体とする蛍光体薄膜において、A、B、C、Reを構成する各元素を一種類以上有する複数の蒸気ガスを、独立に制御して基板表面に供給する蛍光体薄膜の製造方法について説明する。すなわち、第2の実施例である発光中心となる希土類の添加物がEuの赤色発光SrIn₂S₄:Eu蛍光体薄膜の製造方法を説明する。

【0025】図6はこの第2の実施例の蛍光体薄膜の製造装置の概念図である。A、B、C、Reを構成する各金属元素を有する複数の蒸気ガスを、各々、Sr金属蒸気ガス、Euのハロゲン化物であるEuCl。化合物蒸気ガス、In金属蒸気ガス、H2Sガスとした反応性蒸着法により第2の実施例の蛍光体薄膜の製造を行う。

【0026】図6において、まず、高真空槽13に設置した基板4を600℃に加熱し、 1×10^{-6} Pa以下まで高真空装置を排気した。基板4の表面に所定量の H_2 Sを供給するために、 1×10^{-2} Paの圧力になるようガス導入バルブ10を操作して、 H_2 Sガスボンベ17から H_2 Sガスを高真空装置内に導入した。つぎに、真空中に設置された、S r 金属18、I n 金属19、E u Cla 化合物粉末20を、個別に加熱してガス化し、基板4の表面に供給した。S r 金属を500~600℃、I n 金属を400~900℃、E u Cla 化合物粉末を500~800℃に保つことにより、S r -E u -I n -S からなる薄膜を製造した。薄膜形成後、真空中で650℃1時間の熱処理を行うことにより、優れたE L 特性を示す、赤色発光S r I n 2 S a :E u 蛍光体薄膜を製造することができた。

【0027】第2の実施例のSrIn2S4:Eu蛍光 40 体薄膜のEL特性を図4に示す。反応性スパッタ法で製 膜した第1の実施例の緑色発光SrGa2S4:Eu蛍 光体薄膜の場合と比較するために図4中に示したが、こ の反応性蒸着法によっても高いEL輝度を実現できるこ とがわかる。図5に第2の実施例の蛍光体薄膜のELスペクトルを示す。反応性スパッタ法で製膜した第1の実 施例の緑色発光SrGa2S4:Eu蛍光体薄膜の場合 と比較するために、図5中に示した。発光のピーク波長 は約630nmであり、スペクトルの半値幅は約65n mであった。このことは、この蛍光体薄膜の製造方法に 50 よって製造した第2の実施例の蛍光体薄膜が、赤色発光を示すSrIn₂S₄: Eu蛍光体薄膜であることを示している。

【0028】以上説明したように、SrIn2S4:Euの構造式で表わされる蛍光体薄膜を、Sr金属蒸気ガス、EuCla化合物蒸気ガス、In金属蒸気ガス、H2Sガスを独立に制御して基板表面に供給して蛍光体薄膜を形成する反応性蒸着法により形成することにより、高性能のSrIn2S4:Eu蛍光体薄膜を製造することができ、高い輝度の薄膜ELを得ることができた。

【0029】この第2の実施例では、A、B、C、Reを構成する各元素を一種類以上有する複数の蒸気ガスを、各々、Sr金属蒸気ガス、EuCl。化合物蒸気ガス、In金属蒸気ガス、H2Sガスとして基板表面に供給する場合について説明したが、H2Sガスの代わりに、固体硫黄を加熱してガス化させた硫黄を供給しても、硫化水素ガスを用いたときと変わらない優れた品質の蛍光体薄膜を形成することができたし、EuCl。化合物粉末の代わりに、金属Euを加熱してガス化させても、蛍光体薄膜を形成することができた。また、Sr金属の代わりに、SrCl2化合物粉末を加熱してガス化させても、蛍光体薄膜を形成することができたし、In金属の代わりに、InCl。化合物粉末を加熱してガス化させても、蛍光体薄膜を形成することができた。

【0030】このことは、個別にガス化された、AとBとCとReとを構成する各々の金属蒸気を、基板表面に供給する、MBE法や、個別にガス化された、AとBとReのハロゲン化物の蒸気と、Cを構成する元素を有する水素化物のガスとを、基板表面に供給する、ハロゲン輸送CVD法、さらには、複数の蒸気ガスを、基板表面に交互に供給するALE法(別称:間欠CVD法)でも、蛍光体薄膜が製造できることを示している。

【0031】また、この第2の実施例では、A、B、C、Reを構成する各元素を一種類以上有する複数の蒸気ガスを、各々、Sr金属蒸気ガス、EuCla化合物蒸気ガス、In金属蒸気ガス、H2Sガスとして、赤色発光SrIn2Sa:Eu蛍光体薄膜を製膜した場合について説明したが、In金属蒸気ガスに代えて、Ga金属蒸気ガスを基板表面に供給することにより、緑色発光SrGa2Sa:Eu蛍光体薄膜が製膜できた。また、Sr金属蒸気ガス、CeCla化合物蒸気ガス、Ga金属蒸気ガス、H2Sガスを制御して基板表面に供給することにより、青色発光SrGa2Sa:Ce蛍光体薄膜も製膜できた。

【0032】このことは、この発明の蛍光体薄膜の製造方法によれば、多種類にわたるこの発明の蛍光体薄膜が製膜できることを示し、赤、緑、青のこの発明の蛍光体薄膜が、一つの装置で製膜できることも示し、低コストの多色表示薄膜ELパネルが製造できることを示している。この発明は、A、B、C、Reを構成する各元素を

一種類以上有する複数の蒸気ガスを、独立に制御して基板表面に供給することを特徴とする蛍光体薄膜の製造方法に関するものである。したがって、A、B、C、Reを構成する各元素を一種類以上有する複数の蒸気ガスを、独立に制御して基板表面に供給して蛍光体薄膜が製造されておればよく、各蒸気ガスの種類やガスの供給方法について制限されるものではない。蒸気ガスを供給する際の雰囲気圧力も制限されるものではない。

【0033】 (第3の実施例) つぎに、AB2 C4: Reの構造式で表わされる化合物を主体とする蛍光体薄膜を、複種類有する薄膜ELパネルについて説明する。第3の実施例として、赤色SrIn2 S4: Eu、緑色SrGa2 S4: Ce蛍光体薄膜を有する多色表示薄膜ELパネルを図7に示す。図7において、ストライプ状に加工した赤色蛍光体薄膜21、緑色蛍光体薄膜22、青色蛍光体薄膜23を基板4上に並列に配置している。

【0034】透明電極2と下部絶縁層3とが透明であるために、蛍光体薄膜からの赤、緑、青の発光を、ガラス1を通して直接観察することができた。フィルタを用いていないため、また、蛍光体薄膜が同一の製造装置で製造できたために、製造設備と製造工程とを簡略化して、パネルを製造できた。この第3の実施例では、赤、緑、青の3種類の蛍光体薄膜をストライプ状に加工して、並列に配置した多色表示薄膜ELパネルを説明したが、複数の蛍光体薄膜を積み重ね、各蛍光体薄膜の上下に、絶縁膜と電極薄膜とを設けて、上記複数の蛍光体薄膜の個別の電圧印加が可能な構造にしても、多色表示薄膜ELパネルが製造できる。また、赤、緑、青の3種類の蛍光体薄膜を順に積み重ねると、白色表示薄膜ELパネルを製造することもできる。

【0035】この発明は、この発明の前記蛍光体薄膜を、複種類有する薄膜ELパネルに関するものである。したがって、薄膜ELパネルに、この発明の蛍光体薄膜が複種類含まれておればよく、蛍光体薄膜の種類や数が制限されるものではない。例えば、従来の黄橙色 Z n S: Mn蛍光体薄膜と、この発明の緑色 Sr Ga 2 S 4: Euと、緑色 Sr Ga2 S 4: Euとの3種類の蛍光体薄膜を組み合わせても良いし、緑色 Sr Ga2 S 4: Euと、赤色 Sr In2 S 4: Euとの2種類の蛍光体薄膜だけを組み合わせても良い。組み合わせる、この発明の蛍光体薄膜の数は4種類以上であってもよい。蛍光体薄膜の発光色や組合せ方も、制限されるものではない。

[0036]

【発明の効果】この発明によれば、フィルタを用いなくとも、赤から青までの、広範囲にわたる多色ELを得ることが可能であり、表示品質の優れる多色薄膜EL素子を製造できるとともに、多種類の高輝度蛍光体薄膜を、同一の製膜装置で製膜することができ、多色表示薄膜ELパネルの低コスト化も可能であり、実用的価値は大きい。

10

【図面の簡単な説明】

10 【図1】この発明の第1の実施例の蛍光体薄膜を用いた 薄膜EL素子の構造図である。

【図2】この発明の第1の実施例の蛍光体薄膜の製造装置の概念図である。

【図3】蛍光体薄膜のX線回折パターンである。

【図4】蛍光体薄膜のEL特性である。

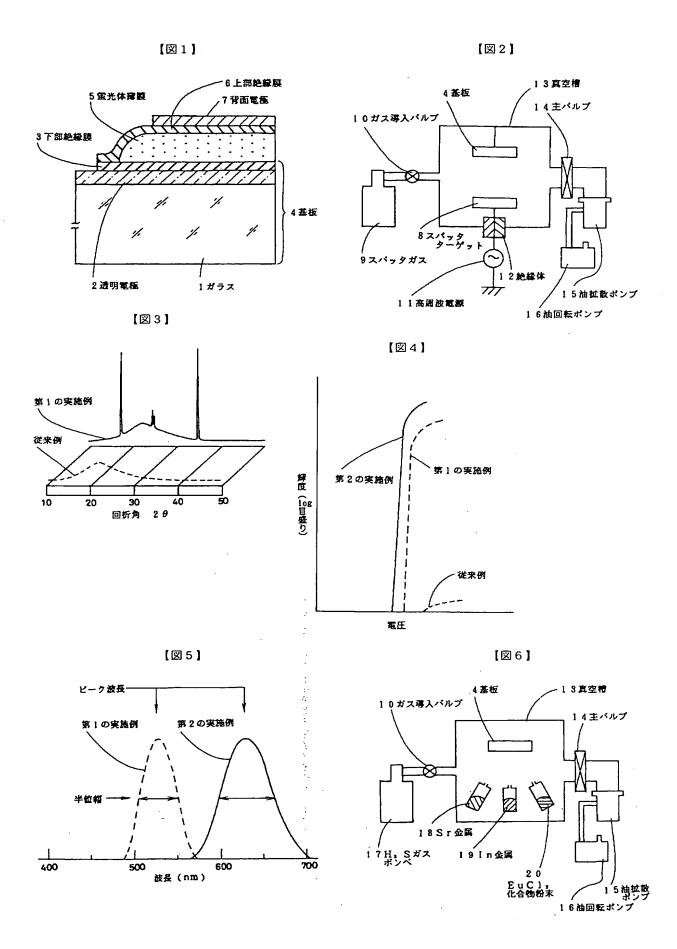
【図5】蛍光体薄膜のELスペクトルである。

【図6】この発明の第2の実施例の蛍光体薄膜の製造装置を示す概念図である。

【図7】この発明の第3の実施例の薄膜ELパネルの断 20 面図である。

【符号の説明】

- 1 ガラス
- 2 透明電極
- 3 下部絶縁膜
- 4 基板
- 5 蛍光体薄膜
- 6 上部絶縁膜
- 7 背面電極
- 8 スパッタターゲット
- 30 9 スパッタガス
 - 10 ガス導入バルブ
 - 11 高周波電源
 - 12 絶縁体
 - 13 真空槽
 - 14 主バルブ
 - 15 油拡散ポンプ
 - 16 油回転ポンプ
 - 17 H2 Sガスボンベ
 - 18 Sr金属
- 10 19 In金属
 - 20 EuCla 化合物粉末
 - 21 赤色蛍光体薄膜
 - 22 緑色蛍光体薄膜
 - 23 青色蛍光体薄膜



【図7】

